

标 记 MARK		ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION				修 改 REVISE		日 期 DATE		核 准 APPROVE	
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1	—	2.54	11	25.40	27.94	21	50.80	53.34	31	76.20	78.74
2	2.54	5.08	12	27.94	30.48	22	53.34	55.88	32	78.74	81.28
3	5.08	7.62	13	30.48	33.02	23	55.88	58.42	33	81.28	83.82
4	7.62	10.16	14	33.02	35.56	24	58.42	60.96	34	83.82	86.36
5	10.16	12.70	15	35.56	38.10	25	60.96	63.50	35	86.36	88.90
6	12.70	15.24	16	38.10	40.64	26	63.50	66.04	36	88.90	91.44
7	15.24	17.78	17	40.64	43.18	27	66.04	68.58	37	91.44	93.98
8	17.78	20.32	18	43.18	45.72	28	68.58	71.12	38	93.98	96.52
9	20.32	22.86	19	45.72	48.26	29	71.12	73.66	39	96.52	99.06
10	22.86	25.40	20	48.26	50.80	30	73.66	76.20	40	99.06	101.60

A

B

C

D

E

F

G

A

B

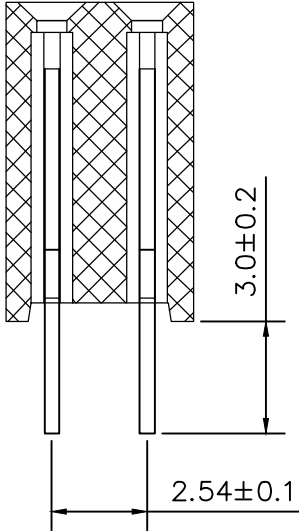
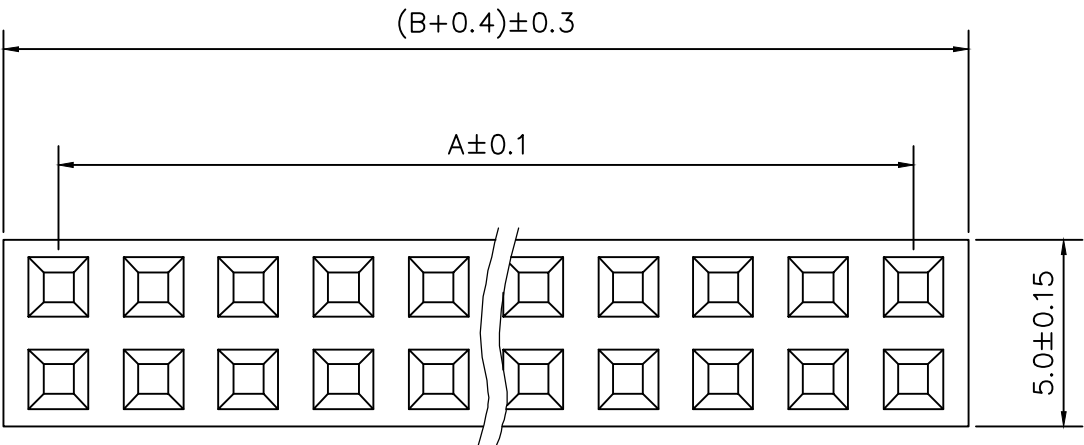
C

D

E

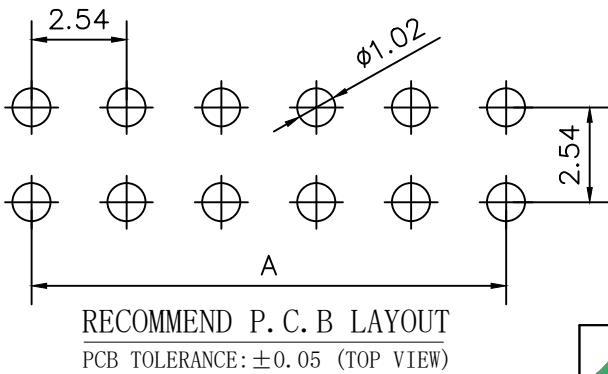
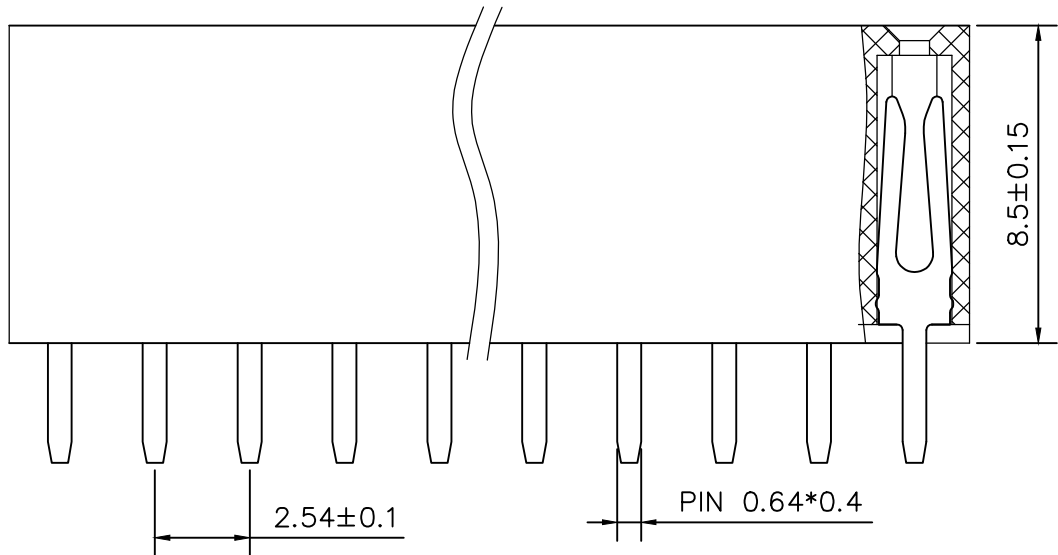
F

G



SPECIFICATIONS
Current Rating: 3 Amps
Withstanding Voltage: AC 1000V
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Operation Temperature: -40°to+105°
Insrlator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 200°C for30-60seconds
(255°C for5seconds)

尺寸对列表		
H	PC	PB
8.5	3.0	



2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	排母	
			料 号 PART NO	HC-PM254-8. 5H-2x30PZ	
一般公差 TOLERANCE		比 列 SCALE	1:1		
X : ±0.30	X° : ±5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
X. X : ±0.25	X. X° : ±1°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
X. XX: ±0.20	X. XX° : ±0.5°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

